

Wärmeleitpaste GD770, 1kg

Artikel-Nr.: AM3139

EAN13: -

HS kód: 38249996

Produktvarianten:

Produktparameter:

Farbe: Violett

max. Betriebstemperatur: 200°C

Wärmeleitfähigkeit: 3.0W/mK

Menge: 1000g



Beschreibung des Produkts:

Hochwertige Wärmeleitpaste für Kühler mit einer Wärmeleitfähigkeit von bis zu 3,0 W/mK. Die Wärmeleitpaste soll eine bessere Wärmeübertragung zwischen der Wärmequelle – dem elektronischen Bauteil und seinem Kühler – gewährleisten. Dadurch werden Unebenheiten zwischen der Oberfläche des Kühlers und der Oberfläche des gekühlten Bauteils aufgefüllt und so die Wärmeübertragung zum Kühler erhöht, der dann eine höhere Kühleffizienz aufweist. Durch den Einsatz von Wärmeleitpaste gestalten Sie die Kühlung insgesamt effizienter und verlängern die Lebensdauer der gekühlten Komponenten. Geeignet für alle Halbleiter (LEDs), Prozessoren, Grafikkarten, Speichermodule und mehr. Die Paste ist nicht elektrisch leitend.

Wärmeleitfähigkeit: 3,0 W/mK

Mindestbetriebstemperatur: -50 °C

Maximale Betriebstemperatur: 200 °C

Spezifisches Gewicht: > 3,0 g/cm³

Paketgewicht: 1 kg

Im Lieferumfang ist außerdem ein Kunststoffspatel zur einfacheren Anwendung enthalten.




GD770 Thermal Grease 导热膏

导热系数: 4.0W/M-K 密度: 3.0克/立方厘米 工作温度: -50-300°C
 Thermal Conductivity: 4.0W/M-K Specific Gravity: 3.0 G/Cc Operating Temperature: -50-300°C

符合RoHS、REACH等环保指令要求。高导热性，高绝缘性，耐高温，绝缘高，无腐蚀性。
 Complies with RoHS, REACH and other environmental protection requirements. High thermal conductivity, high insulation, high temperature resistance, high insulation, non-corrosive.

用于填充加热元件与散热器之间的缝隙，增大它们的接触面积，从而达到更好的导热效果。
 Used to fill the gap between heating element and the cooling device, increasing the contact area and thus improving the heat conduction effect.

使用时请戴手套，使用后请盖好盖子，避免灰尘等杂质进入产品从而影响导热效果。
 Please wear gloves when using. After use, please cover the lid to avoid dust and other impurities entering the product and affecting the heat conduction effect.

保质期: 2年 产地: 中国
 Shelf Life: 2 Years Made in China